

平成24年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年1月31日

上場取引所 大

上場会社名 レーザーテック株式会社
 コード番号 6920 URL <http://www.lasertec.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡林 理

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 内山 秀

TEL 045-478-7111

四半期報告書提出予定日 平成24年2月10日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年6月期第2四半期の連結業績(平成23年7月1日～平成23年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年6月期第2四半期	4,897	16.6	734	198.5	636	348.8	424	480.1
23年6月期第2四半期	4,200	14.8	245	—	141	—	73	—

(注) 包括利益 24年6月期第2四半期 339百万円 (534.6%) 23年6月期第2四半期 53百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年6月期第2四半期	37.68	37.62
23年6月期第2四半期	6.49	5.88

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24年6月期第2四半期	19,492	13,373	68.4	1,183.31
23年6月期	20,962	13,495	64.2	1,193.91

(参考) 自己資本 24年6月期第2四半期 13,333百万円 23年6月期 13,449百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年6月期	—	0.00	—	41.00	41.00
24年6月期	—	0.00	—	—	—
24年6月期(予想)	—	—	—	43.00	43.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年6月期の連結業績予想(平成23年7月1日～平成24年6月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	13,200	3.8	2,600	6.5	2,500	8.9	1,600	5.4	142.03

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 —社 (社名) 、 除外 —社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年6月期2Q	11,785,800 株	23年6月期	11,785,800 株
24年6月期2Q	518,292 株	23年6月期	520,792 株
24年6月期2Q	11,266,937 株	23年6月期2Q	11,263,030 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手している情報及び合理的であると判断している一定の範囲に基づいており、実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
4. 補足情報	10
(1) 品目別生産実績	10
(2) 品目別受注高及び受注残高	10
(3) 品目別販売実績	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、欧州の債務問題により景気の減速感が強まっております。世界経済を牽引してきた中国などの新興国も輸出が鈍化し成長率に陰りがみえています。

わが国経済に関しては、東日本大震災のダメージから、企業の生産活動の回復と一部復興需要により、景気に緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、海外景気の下振れや円高、タイの日系製造業の洪水被害の影響等により不透明な状況が続いております。

当社グループの主たる事業領域である半導体業界におきましては、総じて設備投資の抑制を行う半導体メーカーが多い中、業界のトップメーカーは、研究開発投資及び先端ラインの増強投資を継続し、各製品のトップメーカーと2番手以下のメーカーの投資格差が広がりました。

FPD業界では、液晶テレビの販売の落ち込みから大型液晶パネルの販売不振が続き、製造装置への設備投資も低調でした。

エネルギー、環境関連分野では、省エネルギーに貢献するパワーデバイスの市場が成長し、新材料であるSiCに続きGaNの研究開発が活発になってまいりました。一方太陽電池は、市場の拡大は続きながらも、昨年来の供給量拡大の影響で太陽電池パネル在庫が増え、少なくとも短期的な調整は避けられない見通しです。

このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は48億97百万円（前年同期比16.6%増加）となりました。

製品品目別に見ますと、半導体関連装置が37億3百万円（前年同期比95.6%増加）、FPD関連装置が3億99百万円（前年同期比75.4%減少）、レーザー顕微鏡が2億83百万円（前年同期比157.8%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が7億34百万円（前年同期比198.5%増加）、経常利益が6億36百万円（前年同期比348.8%増加）、四半期純利益4億24百万円（前年同期比480.1%増加）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態

当第2四半期連結会計期間末における総資産は194億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億70百万円減少いたしました。これは主に、仕掛品が6億95百万円、受取手形及び売掛金が2億63百万円増加したものの、現金及び預金が18億56百万円減少したことと、流動資産のその他が5億57百万円減少したことによるものであります。

負債につきましては、当第2四半期連結会計期間末残高は61億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億48百万円減少いたしました。これは主に、未払法人税等が7億65百万円減少したことと、支払手形及び買掛金が4億36百万円減少したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は133億73百万円となり、また自己資本比率は68.4%となりました。

②キャッシュ・フロー

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億52百万円減少し、24億82百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、9億54百万円の支出（前年同期は2億62百万円の収入）となりました。これは主に、法人税等の支払額9億96百万円、たな卸資産の増加額7億16百万円、売上債権の増加額2億90百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益6億32百万円、製品保証引当金の増加額2億56百万円、減価償却費1億26百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、8百万円の収入（前年同期は13百万円の支出）となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入1億76百万円が、投資有価証券の取得による支出57百万円、貸付けによる支出52百万円及び有形固定資産の取得による支出39百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、8億14百万円の支出（前年同期は7億74百万円の収入）となりました。これは主に、配当金の支払額4億61百万円及び長期借入金の返済による支出3億53百万円などによるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の世界経済は不透明な状況が続くと思われませんが、当連結会計年度において、当社が関係する半導体業界ではトップメーカーの研究開発投資及び先端ラインの増強投資が堅調に推移すると思われます。FPD業界及び太陽電池業界の設備投資は全体として抑制されると予想されます。

半導体関連製品の売上を伸ばすことによりFPD関連製品の落ち込みを補い、平成23年8月12日に発表した通期の業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,372,704	2,516,121
受取手形及び売掛金	3,226,546	3,490,002
仕掛品	2,926,455	3,621,820
原材料及び貯蔵品	571,604	587,826
繰延税金資産	857,862	908,754
その他	1,137,968	580,133
貸倒引当金	△17,566	△11,639
流動資産合計	13,075,576	11,693,019
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,442,505	2,363,099
機械装置及び運搬具（純額）	29,797	25,919
工具、器具及び備品（純額）	129,225	117,508
土地	4,254,773	4,254,773
有形固定資産合計	6,856,301	6,761,300
無形固定資産	567	559
投資その他の資産		
投資有価証券	281,321	304,001
長期未収入金	440,004	440,004
繰延税金資産	198,941	203,317
その他	110,076	90,179
投資その他の資産合計	1,030,343	1,037,503
固定資産合計	7,887,212	7,799,364
資産合計	20,962,789	19,492,383

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,005,145	568,837
1年内返済予定の長期借入金	706,000	706,000
未払法人税等	997,555	232,346
前受金	750,653	827,280
役員賞与引当金	70,300	23,807
製品保証引当金	194,224	447,463
その他	529,367	451,544
流動負債合計	4,253,246	3,257,280
固定負債		
長期借入金	2,885,000	2,532,000
退職給付引当金	295,992	296,963
その他	32,679	32,386
固定負債合計	3,213,671	2,861,350
負債合計	7,466,917	6,118,630
純資産の部		
株主資本		
資本金	931,000	931,000
資本剰余金	1,080,360	1,080,360
利益剰余金	12,602,591	12,566,267
自己株式	△990,220	△985,467
株主資本合計	13,623,730	13,592,159
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8,725	△12,750
為替換算調整勘定	△182,976	△246,390
その他の包括利益累計額合計	△174,251	△259,141
新株予約権	46,391	40,734
純資産合計	13,495,871	13,373,752
負債純資産合計	20,962,789	19,492,383

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年12月31日)
売上高	4,200,789	4,897,803
売上原価	2,580,191	2,521,307
売上総利益	1,620,598	2,376,496
販売費及び一般管理費	1,374,622	1,642,355
営業利益	245,976	734,140
営業外収益		
受取利息	6,415	2,759
受取配当金	1,554	2,185
固定資産賃貸料	751	880
その他	3,034	3,582
営業外収益合計	11,755	9,407
営業外費用		
支払利息	4,523	22,838
固定資産賃貸費用	24,950	20,791
為替差損	86,532	63,810
その他	0	—
営業外費用合計	116,005	107,440
経常利益	141,726	636,107
特別利益		
固定資産売却益	168	—
特別利益合計	168	—
特別損失		
固定資産処分損	593	3,788
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	55,400	—
特別損失合計	55,993	3,788
税金等調整前四半期純利益	85,901	632,319
法人税、住民税及び事業税	156,910	252,923
法人税等調整額	△144,203	△45,238
法人税等合計	12,706	207,685
少数株主損益調整前四半期純利益	73,194	424,634
四半期純利益	73,194	424,634

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	73,194	424,634
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	4,598	△21,475
為替換算調整勘定	△24,257	△63,414
その他の包括利益合計	△19,659	△84,889
四半期包括利益	53,535	339,744
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	53,535	339,744
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成22年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成23年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	85,901	632,319
減価償却費	140,050	126,340
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,927	△5,741
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,415	△46,493
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	66,203	256,515
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	6,841	2,553
受取利息及び受取配当金	△7,969	△4,944
支払利息	4,523	22,838
為替差損益 (△は益)	73,986	35,951
有形固定資産売却損益 (△は益)	△168	—
有形固定資産処分損益 (△は益)	593	3,788
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	55,400	—
売上債権の増減額 (△は増加)	206,382	△290,846
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△951,432	△716,556
未収入金の増減額 (△は増加)	△706,732	2
仕入債務の増減額 (△は減少)	345,236	△26,618
前受金の増減額 (△は減少)	1,122,875	76,193
その他	△123,228	△5,287
小計	325,974	60,013
利息及び配当金の受取額	7,969	4,992
利息の支払額	△3,371	△23,018
法人税等の支払額	△67,626	△996,240
営業活動によるキャッシュ・フロー	262,946	△954,252
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△13,475	△39,284
有形固定資産の売却による収入	3,840	—
投資有価証券の取得による支出	—	△57,000
貸付けによる支出	—	△52,328
差入保証金の回収による収入	3,999	176,529
その他	△8,143	△19,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,778	8,878
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	4,944,000	—
長期借入金の返済による支出	—	△353,000
社債の償還による支出	△4,000,000	—
自己株式の取得による支出	△58	—
自己株式の売却による収入	—	2
配当金の支払額	△168,946	△461,865
財務活動によるキャッシュ・フロー	774,995	△814,862
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13,617	△92,295
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,010,545	△1,852,532
現金及び現金同等物の期首残高	1,665,135	4,334,904
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,675,681	2,482,371

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 品目別生産実績

第2四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	前 年 同 期 比
製 品		千円	千円	%
	半導体関連装置	3,672,679	5,652,962	153.9
	F P D関連装置	1,351,114	324,595	24.0
	レーザー顕微鏡	114,666	285,936	249.4
	小計	5,138,460	6,263,493	121.9
サービス		571,024	511,002	89.5
合計		5,709,485	6,774,496	118.7

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 品目別受注高及び受注残高

第2四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		受 注 高			受 注 残 高		
		前 期	当 期	前年同期比	前 期	当 期	前年同期比
製 品		千円	千円	%	千円	千円	%
	半導体関連装置	4,153,533	8,805,238	212.0	3,452,858	8,227,147	238.3
	F P D関連装置	1,822,283	100,715	5.5	4,263,244	1,143,382	26.8
	レーザー顕微鏡	288,462	423,500	146.8	188,226	276,121	146.7
	小計	6,264,279	9,329,453	148.9	7,904,329	9,646,651	122.0
サービス		578,660	517,736	89.5	162,254	136,349	84.0
合計		6,842,939	9,847,190	143.9	8,066,584	9,783,000	121.3

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
2. 受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。
3. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 品目別販売実績

第2四半期累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	前 年 同 期 比
製 品		千円	千円	%
	半導体関連装置	1,893,458	3,703,127	195.6
	F P D関連装置	1,626,266	399,984	24.6
	レーザー顕微鏡	110,040	283,689	257.8
	小計	3,629,764	4,386,801	120.9
サービス		571,024	511,002	89.5
合計		4,200,789	4,897,803	116.6

- (注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。